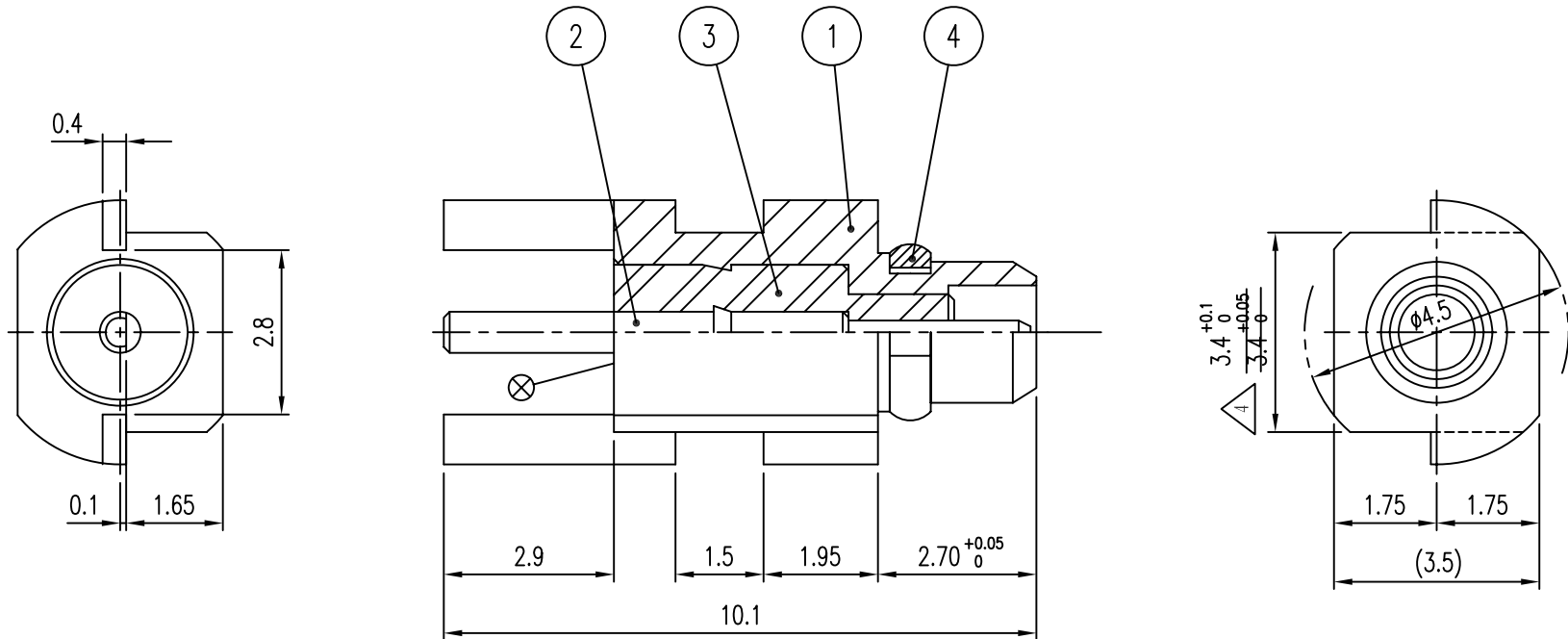


수 정 내 용									
부호	내 용	수정자	승인자	년	월	일			
1	공차 삽입	이상윤	김기영	1999.	06.	28.			
2	[설번처리 No.201509-0006]HOOK 타원으로 변경	이성문	김인철	2015.	09.	09.			
3	[설번처리 No.201509-0027]TEFLON 변경	이현진	김인철	2015.	09.	30.			
4	[설번처리 No.201608-0001]BODY 공차 통일화	이현진	김인철	2016.	08.	09.			



주 기

- ④ SPRING RING을 삽입시 BODY에 흠집(스크래치)이 생기지 않도록 할것.
- ② CONNECTOR PIN D-컷팅 방향 정확히 맞춰서 조립할것.
- ⊗ 부 INSULATOR나 PIN이 BODY면보다 튀어나오지 않도록 할것.

2	4	SPRING RING	1	BeCu C17300	Gold Plate	DSR00001-5/1 (H1501)	
	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00013-N/2 DIN00013-N/1 (H1503)	
	2	CONTACT	1	NiSBD C3604BD-F	Gold Plate	DCT00015-5/1 (E1503)	
	1	BODY	1	NiSBD C3604BD-F	Gold Plate	DBD00025-5/1 (D1506)	
4 2	대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .*.* ±0.05	년월일 2016. 08. 09.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
	승인	김인철					
	검도						
	재질						
열처리	제도	이현진		도명	MMCX50 PCB PS-2R		
	작성부서 연 구 소						
보호파막처리	척도	8/1	단위 mm	중량	A4	도번	CN00017-7/1
						K311-479-000	